

# СИСТЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

## CompactPCI – КРОСС-ПЛАТЫ

### Кросс-платы 3 U



#### Материал

Эпоксидное стеклотекстолитно  
согл. МЭК 60 249 (тип FR4)

#### Комплект поставки

Кросс-плата, полностью оборудо-  
ванная

#### Кросс-платы 3 U для низкопрофильной перемычки

Слоты	Исполнение	Арт. №	
		32 бита	64 бита
2	S	<b>3689.300</b>	<b>3689.307</b>
3	SE	<b>3689.301</b>	<b>3689.308</b>
4	SBME	<b>3689.302</b>	<b>3689.309</b>
5	SBME	<b>3689.303</b>	<b>3689.310</b>
6	SBME	<b>3689.304</b>	<b>3689.311</b>
7	SBE	<b>3689.305</b>	<b>3689.312</b>
8	S	<b>3689.306</b>	<b>3689.313</b>

S = Stand alone  
B = Beginning segment  
M = Middle segment  
E = Ending segment

Количество слоев	8, 10 (при 3 U)
Структура слоев	2 GND Layer
Толщина печатных плат	3,2 мм
Скорость передачи данных	132/264 Мб/32, 64 бит
Подключения питания	3 U: при помощи винтов и токовых шин
Контрольный разъем	+3,3 В, +5 В, +12 В, -12 В
V/I/O (3 U)	Устанавливается на +5 В или +3,3 В
Слот CPU	справа, слева по запросу
Стандарты	PCI 2.1 (PCI спец.) PICMG 2.0 (CompactPCI) PICMG 2.1 (hot swap) IEEE 1101.1/10/11
Монтажная высота	3 U
Расстояние между слотами	4 HP
Разъемы	J1, J2 32 или 64 бита Без ввода/вывода сзади
Диапазон рабочих температур	0° - 70°C
Относительная влажность воздуха	90%, без конденсата
Географическая адресация	64-битовые версии